

中国RoHS 化学物质含有表

中国RoHS(電気電子製品における有害物質の使用制限)規制が改正され、管理対象物質が従来の6物質から10物質へと拡大されました。

製品に同梱されている取扱説明書には、6物質に対応した含有情報が記載されている可能性があります。最新の規制に準拠した10物質対応の含有情報につきましては、下記化学物質含有表にてご確認ください。

なお、製品に同梱(またはラベルとして貼付)されている「中国RoHS規制改正に関するご案内」は取扱説明書とともに保管してください。

各製品の含有情報は製品シリーズ名毎に記載されています。

お問い合わせはこちら：<https://aa-industrial.azbil.com/ja/inquiry>

中国RoHS（电器电子产品有害物质限制使用要求）标准进行了修订，管控物质从原有的6项增加至10项。

产品随附的使用说明书中可能仍列出了6项物质的含量信息，关于符合最新标准的涵盖10项物质的含量信息，请通过下列化学物质含量表进行确认。

此外，请将产品随附（或作为标签粘贴）的《关于中国RoHS标准修订的通知》与使用说明书一并保管。

各产品的含量信息按产品系列名称分别列出。

咨询请点击这里：<https://aa-industrial.azbil.com/en/inquiry>

The China RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products) regulation has been revised, expanding the number of controlled substances from the previous 6 to 10.

The user's manual included with the products may contain information on the original 6 substances. For information compliant with the latest regulation covering all 10 substances, please refer to the chemical substance content tables below.

Additionally, please keep the "Notice Regarding the Revision of China RoHS Regulations," which is included with the product (or affixed as a label), together with the user's manual.

A single content information table is provided for each product series.

Contact us here : <https://aa-industrial.azbil.com/en/inquiry>

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
烧器控制器	AUR200
烧嘴控制器	AUR255_1/AUR255_2
烧嘴控制器	AUR255M3/AUR255M4
火焰控制器	AUR255_3/AUR255_4
火焰监测器	AUR355
烧嘴控制器	AUR455
烧嘴控制器	AUR890
烧嘴控制器	BC-R15
烧嘴控制器	BC-R25
烧嘴控制器	BC-R35
燃烧器联锁模块	RX-L
燃烧器控制模块	RX-R

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
印刷电路板组装	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
火焰检测器	AFD100

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
点火变压器	ATN110

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
主体	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家强制性要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
插座	AUD100/110
插座	AUD120

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUD15	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
×：表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
火焰监测器	AUR76H

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
主体	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
插座	BC-R05
火焰模拟器	FSP300BC100

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
气体压力开关	C6097A
气体压力开关	C6097C,D

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
燃烧控制电机/燃烧控制阀（直动式）	CCM21/CCV20

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
多重烧嘴控制器	FRS100

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
底座插座件	Q890

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
点火器	S7200A
点火器	S7200S

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
软件	SLP-RX

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
机箱	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机架	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二-(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
印刷电路板组件	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
执行器	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
连接支架	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
阀	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
副底座 (另售品)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
主体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家强制要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
保护密钥	×	○	○	○	○	○	○		○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家强制性要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
插座	81446391-001

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
无纸记录仪	ARF1*
无纸记录仪	ARF2*

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
CF（紧类型闪存）卡	ARF910*

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
数字显示调节器	C15T*/C15S*
数字显示调节器	C25*/C26*
数字显示调节器	C35*/C36*
数字显示调节器	C1A*
数字显示调节器	C1A*
数字显示调节器	C2A*/C2B*
数字显示调节器	C3A*/C3B*
直流电机驱动器/位置比例转换器	RN748A0*
连接线	81441177-001
USB下载电缆（A-microB）	SLP-ULCJA0

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
控制马达	ECM3000*

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
网络增强型控制模块NX 调节器模块	NX-D15*
网络增强型控制模块NX 调节器模块	NX-D25*
网络增强型控制模块NX 调节器模块	NX-D35*

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
电流互感器	QN206A
电流互感器	QN212A

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
主体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
箱体部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
门部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
单元	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
端子板部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附部品	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
CF 卡	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
底座部*1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
*1：仅适用于C15S系列。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
底板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
输出端子	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

製品名称 产品名称	形番 产品编号/型号
智能记录仪	SR-101*/102*/103*/104*
智能记录仪	SR-106*
智能记录仪	SR-201*/202*/203*/204*
智能记录仪	SR-206*/212*/224*

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
存储卡	SR-911SD*

製品名称	形番
产品名称	产品编号/型号
用于网络增强型控制模块 NX 通讯 配器	NX-CL
用于网络增强型控制模块 NX 通讯 配器	NX-CR
用于网络增强型控制模块 NX 通讯 配器	NX-TL
用于网络增强型控制模块 NX 通讯 配器	NX-TR
可控硅式电力调整器	PG5

製品名称	形番
产品名称	产品编号·型号
CLOCK模块	84501420-001
图形化显示调节器 型号 C7G/C7S用扩展显示部	C7D
图形化显示调节器	C7G
图形化显示调节器	C7S

製品名称	形番
产品名称	产品编号·型号
MOTOR模块	84501421-001

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
箱体部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
门部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路板单元	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
端子板部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附属品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
印刷电路板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子零件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶机构件 (例：塑胶外 壳、塑 胶连接器)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属机构件 (例：金属外 壳、金 手指、金属连 接器)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	邻苯二甲酸二(2-乙基)	邻苯二甲酸丁基苯酯	邻苯二甲酸二正丁酯	邻苯二甲酸二异丁酯
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	己酞(DEHP)	(BBP)	(DBP)	(DIBP)
本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己肼(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示部	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
PCB组装	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

製品名称	形番
产品名称	产品编号·型号
智能编程软件包	SLP-C1J1A*
智能编程软件包	SLP-C35*
智能编程软件包	SLP-C45*
智能编程软件包	SLP-CAAJ50
智能编程软件包	SLP-C4B170
智能编程软件包	SLP-CLM1J50
智能编程软件包	SLP-D10J50
智能编程软件包	SLP-D50J50
智能编程软件包	SLP-F10J50
智能编程软件包	SLP-F20J50
智能编程软件包	SLP-NX-J70
智能编程软件包	SLP-P30J50
智能编程软件包	SLP-P55J60
智能编程软件包	SLP-P55M01

製品名称	形番
产品名称	产品编号/型号
网络增强型控制模块NX 通讯盒	NX-CB1
网络增强型控制模块NX 通讯盒	NX-CB2
网络增强型控制模块NX 数字输入模块	NX-DX1
网络增强型控制模块NX 脉冲输入模块	NX-DX2
网络增强型控制模块NX 数字输出模块	NX-DY1
网络增强型控制模块NX 数字输出模块	NX-DY2
网络增强型控制模块NX EtherCAT® 适配器	NX-ECA
网络增强型控制模块NX 管理模块	NX-S01
网络增强型控制模块NX 管理模块	NX-S11
网络增强型控制模块NX 管理模块	NX-S12
网络增强型控制模块NX 管理模块	NX-S21
网络增强型控制模块 NX 智能网关设备	NX-SVG
工业用开关电源	NX-SWA

製品名称	形番
产品名称	产品编号·型号
锂电池	81446140-001

製品名称	形番
产品名称	产品编号·型号
智能编程软件包	SLP-NX

製品名称	形番
产品名称	产品编号·型号
智能编程软件包	SLP-G15J50

製品名称	形番
产品名称	产品编号·型号
锂电池	81441385-001
锂电池	81446345-001
锂电池	81446431-001
微型 SD存储卡	84502552-001
智能编程软件包	SLP-H21J50

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸二苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
底板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 苯酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
保护密钥	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
USB 数据线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
连接线	YS7200A*

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
火焰检测器	AUD500C11*

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
小型接近开关	APM-□□□

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
接近开关	FL2/FL2R/FL2S/FL7/H3C

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
接近开关	FL7S

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
带连接器的缆线	PA5/PA8

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
带连接器的缆线	PA7

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
主体	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
主体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
接近开关	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附属品	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
接近开关	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附属品	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
适用于有附属品的场合。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
接近开关	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
端子座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
端子	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
锁环	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
O型圈	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
带连接器的缆线	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
限位开关	LS

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二-(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基酞 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
操作头	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外罩	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
开关	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手柄 *1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆/连接器/ 电缆连接器/电 缆密封接头 *2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
柱塞 *3	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺丝	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示灯/绝缘子 *4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

*1：适用于有手柄的场合。

*2：适用于有电缆/连接器/电缆连接器/电缆密封接头的场合

*3：适用于有柱塞的场合。

*4：适用于有显示灯/绝缘子的场合。

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
限位开关	SL1

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr.(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸二丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
执行器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
开关	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
端子/外壳/连接器*1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺丝	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
显示灯/电缆/ 电缆连接器*2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安装支架*3	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
*1: 适用于拥有端子/外壳/连接器的场合										
*2: 适用于拥有显示灯/电缆/电缆连接器的场合										
*3: 适用于安装支架的场合										

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
限位开关	LJA

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酞 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
操作头	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外罩	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滚轮摇臂 *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆接头/ 电缆插头*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

*1：适用于拥有滚轮摇臂的场合。
 *2：适用于拥有电缆接头或者电缆插头的场合。

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
限位开关	VCL
限位开关	VCX-7
限位开关	VCX8

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
操作头	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
套管	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手柄 *1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
开关	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
柱塞	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
插头	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

*1：适用于拥有手柄の場合。

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
限位开关	LX7
限位开关	LX8

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酞 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
操作头	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
套管	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
手柄 *1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
开关	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
柱塞 *2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
插头	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

*1：适用于拥有手柄的场合。
 *2：适用于拥有柱塞的场合。

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
光电开关	HP7-□ □
光电开关（反射型）	HP7-A □, D □
光电开关（镜片反射型）	HP7-C □
光电开关（距离设定型）	HP7-F □
光电开关（距离设定型）	HP7-G □
光电开关（偏光反射型）	HP7-P □
光电开关（区域检测型）	HP7-S □
光电开关（透过型）	HP7-T □
光电开关	HPX-EG 系列
光电开关	HPX-EG50/51 系列

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体、连接器 部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
放大型内置型漏液开关	HPQ-D
放大型内置配管安装型液位检测开关	HPQ-T1-017
放大型内置型漏液开关	HPQ-DP 系列

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体、连接部分	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
*1										

注1：○：表示该有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

*1：适用于有附属品的场合。

製品名称 产品名称	形番 产品编号-型号
光电开关	H2B/HPQ-T/HPV/HPX
漏液开关	HPQ-D

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附属品 *	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

* 适用于有附属品的场合

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
高精度位置传感器控制器	K1G-C04(G)、K1G-C04M(G)

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
控制器本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
检测头连接用电缆	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安装件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
高精度位置传感器控制器	K1G-C04E(G)、K1G-C04E(G)-001

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
控制器本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
检测头连接用电缆	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
安装件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
铁氧体磁芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
高精度位置传感器头	K1G-S07、K1G-S15

製品名称	形番
产品名称	产品编号·型号
连接线	K1G-L__、K1G-R__

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
连接线	SZ-A03

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
小型数字质量流量控制器	F4H

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
带专用连接器线束	81446594-007
带专用连接器线束	81446594-008
带专用连接器电缆	81446888-002
带专用连接器电缆	81446951-001

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
压力传感器	SPS300A
压力开关	SPS300B

製品名称 产品名称	形番 产品编号·型号
热式微流量液体流量计	F7M9010/9030/9050

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 苯酯(BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
传感器本体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接器部	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸二丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
连接器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
检测头连接用电缆	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出超电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二-(2-乙基) 己酯(DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电路板组件	×	○	○	○	○		○		○	○
电路部件（流 路中与气体接 触的部件）	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
×：表示该有害物质至少在部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
本体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
电路板组件*1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
传感器组件*2	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
盖板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机壳	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
支架	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

*1：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

*2：传感器组件是由压力传感器，印刷电路板，托架等所构成。

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(OEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
基板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
筐体	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

